





Institute of High Energy Physics Chinese Academy of Sciences

密闭GEM中子探测器研制

周建晋1,2,周健荣2,3,周晓娟2,3,孙志嘉2,3,陈元柏2,3,丁宝卫1

1) 兰州大学

2) 中国科学院高能物理研究所

3) 核探测与核电子学国家重点实验室

第十届全国先进气体探测器研讨会

2021/10/23







2探测器关键技术

3 中子束流测试

4稳定性测试





中子特点:

- 电中性, 穿透力强。
- 轻元素敏感,区分同位素,与X射线技术互补。
- 有磁矩,可以进行磁性微观分析。







面临挑战:

- 计数率低(~100kHz),限制了中子通量测量的动态范围,无法满足中子源越来越高的通量,计数率~1MHz。
- ³He气体的短缺, 迫切需要研制替代³He 的新型中子探测器。



GEM优势:

- ◆ 计数率高(10MHz/mm²), γ抑制能力强, 耐辐照
- ◆ 高分辨, 本征位置分辨率~100µm, 本征时间分辨~10ns
- ◆ 可制作成各种形状, 如平面、桶型、弧形等
- ◆ 可大面积制作, 成本相对较低





G增益,AB为系数,α汤生第一电离系数,T温度,P压力



密闭GEM探测器优势:

- ▶ 探测器性能不受外界大气变化的影响
- ▶ 摆脱气瓶以及供气系统的束缚, 使用范围更广
- ▶ 气室压力可根据应用需求自定义

目前国际上GEM中子探测器绝大部分采用流气式工作模式, 还没有成熟的密闭式GEM中子探测器方案,主要原因是核 心器件—常规的GEM膜由有机绝缘物质制备而来,材料自 身放气量大,探测器无法长期稳定工作。



探测器设计与关键技术



难点与核心问题:

- ◆ 探测器密闭和除气(Outgassing),提 高探测器寿命和长期稳定性;
- ◆ 研发耐高温烘烤放气少的陶瓷GEM。

关键技术:

- > 探测器密闭 (保证探测器长期稳定工作)
- ▶ 陶瓷(高温)GEM (减少材料放气)
- ▶ 快读读出电子学 (实现>1MHz的计数率)



陶瓷GEM基于PCB工艺研发,孔径200μm,周期600μm,100mm×100mm需要3万多个孔,目前可 以批量生产常温下的陶瓷GEM。其对中子的散射吸收更小,材料放气更少、可高温烘烤。通过现 有工艺迭代升级,研发耐高温的陶瓷GEM,大幅度降低材料自身放气并提高除气效果,实现密闭 探测器长期稳定工作。





排除易老化的氢类、氟类气体,选用CO₂作为淬灭气体。



9

快读出电子学

采用二维信号符合的方法确定中子击中的位置,包括模拟部分和数字部分。





二维读出板(strip 1.56mm)







ASIC芯片(AS20)





数字采集板





通过加热带对探测器整体进行烘烤除气,设定80摄氏度烘烤7天, 同时通过机械泵与分子泵进行抽真空,最大限度去除探测器内部残余气体。





]子束流测试

4.稳定性测试





中子位置分辨与成像





计数率稳定性测试(中子)



密闭GEM中子探测器在两次稳定性测量中计数率均表现出很低的波动。

计数率稳定性测试 (²⁴¹Am)



为了评估探测器在更长时间维度上的稳 定性,利用²⁴¹Am(α)测试,半衰期432.2 年,可以认为是个稳定的放射源。

密闭式GEM探测器比流气式具有 更好的计数率稳定性。





总结

针对流气式GEM中子探测器性能受环境影响及应用场景受限的情况, 依托陶瓷GEM设计研制了密闭GEM中子探测器, 解决了探测器所面临的关键技术, 测试了探测器分别以Ar/CO₂(90/10) Ne/CO₂(90/10)作 为工作气体, 在中子束流下的性能表现, 测试探测器在中子、²⁴¹Am(α) 下的计数率长期稳定性, 可以满足高通量中子源中子散射中子成像对 探测器的需求。

展望

- ▶ 优化探测器,进一步提高探测器使用寿命。
- ▶ 探测器小型化、多样化,面向工程应用推广。
- ➤ 研制高气压GEM中子探测器,提高探测器性能。









Institute of High Energy Physics Chinese Academy of Sciences

THANKS FOR YOUR ATTENTION